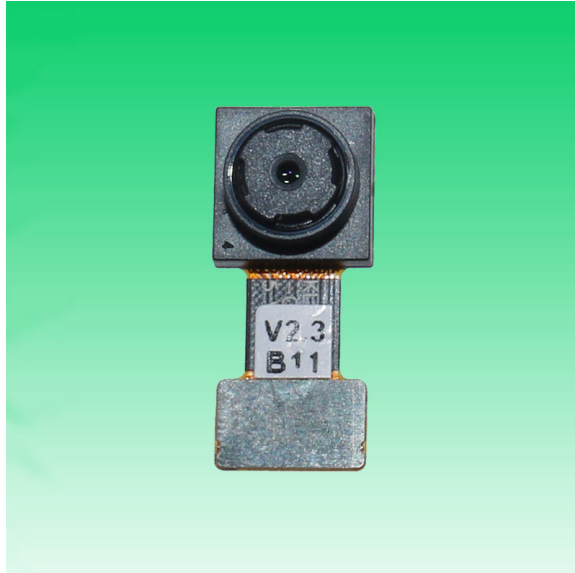
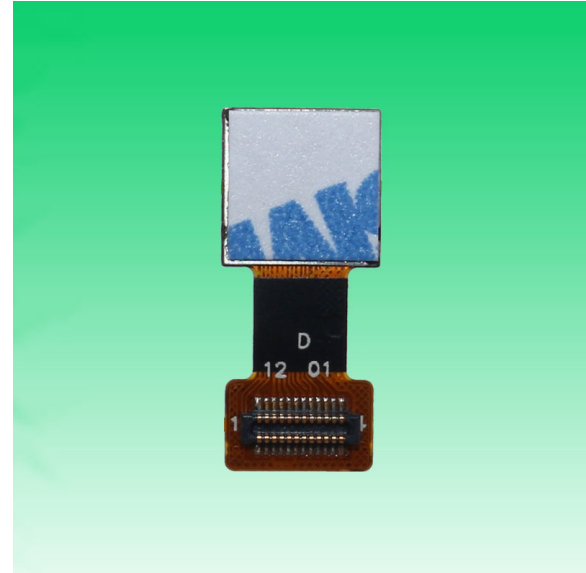


KLT-T3K-OV5645 V2.3

5MP OmniVision OV5645 MIPI-Schnittstelle Fester Fokus Kameramodul



Vorderansicht



Rückansicht

Spezifikationen

Kameramodul Nr.	KLT-T3K-OV5645 V2.3
Auflösung	5MP
Bildsensor	OV5645
Sensorart	1/4"
Pixel Größe	1.4 um x 1.4 um
EFL	3.29 mm
F.NO	2.80
Pixel	2592 x 1944
Betrachtungswinkel	68.7°(DFOV) 58.1°(HFOV) 45.0°(VFOV)
Linsenabmessungen	8.50 x 8.50 x 5.20 mm
Modulgröße	19.57 x 8.50 mm
Modultyp	Fester Fokus
Schnittstelle	MIPI
Autofokus-VCM-Treiber-IC	Eingebettet
Linsenmodell	KLT-LENS-M5101
Linsentyp	650 nm IR-Schnitt
Betriebstemperatur	-30°C to +70°C
Gegenstecker	BBR43-24KB533

**KLT-T3K-OV5645 V2.3****5MP OmniVision OV5645 MIPI-Schnittstelle Fester Fokus Kameramodul**

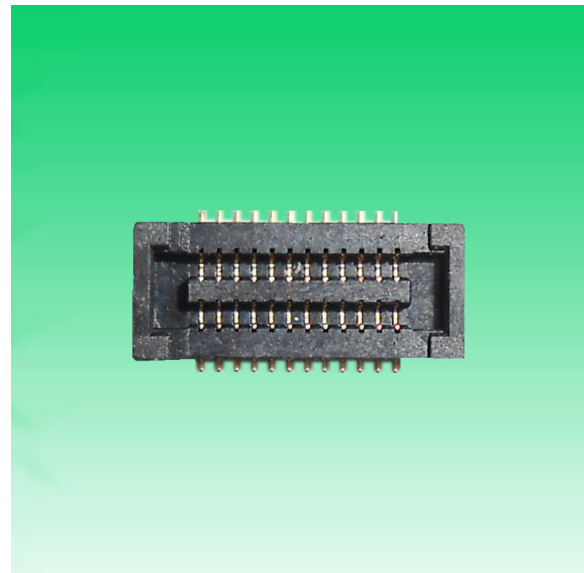
Ansicht von oben



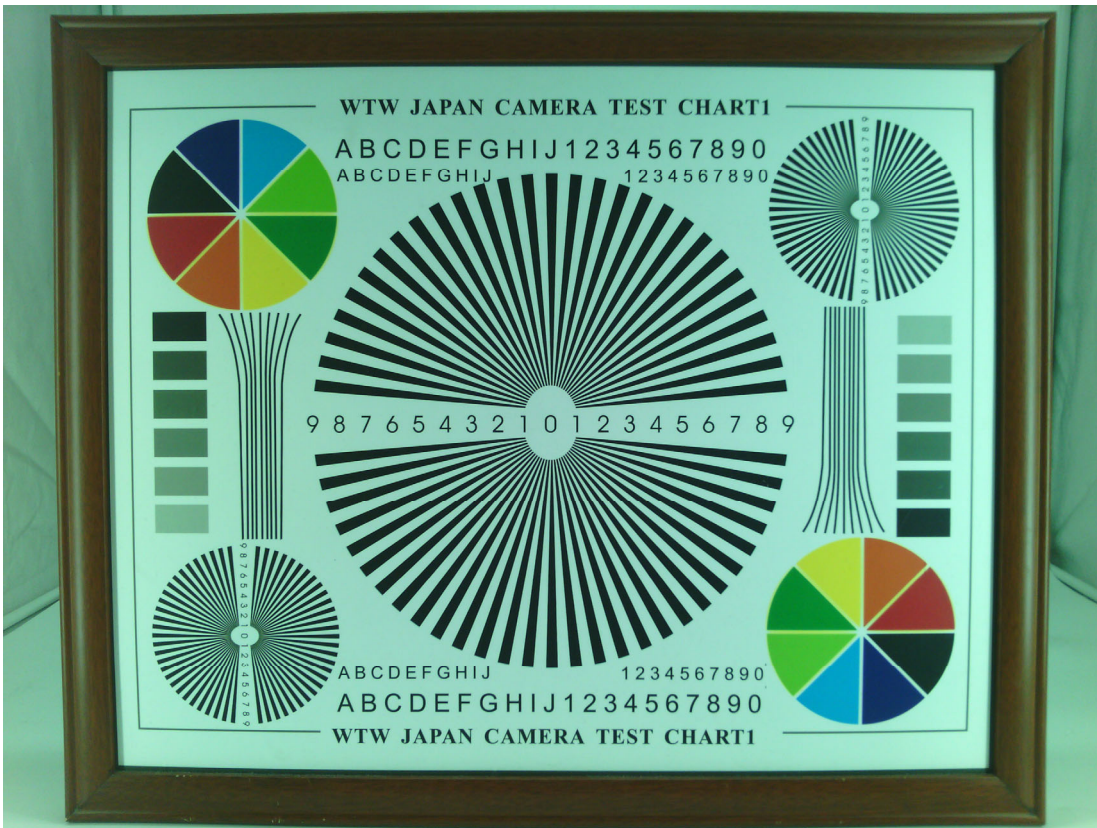
Seitenansicht

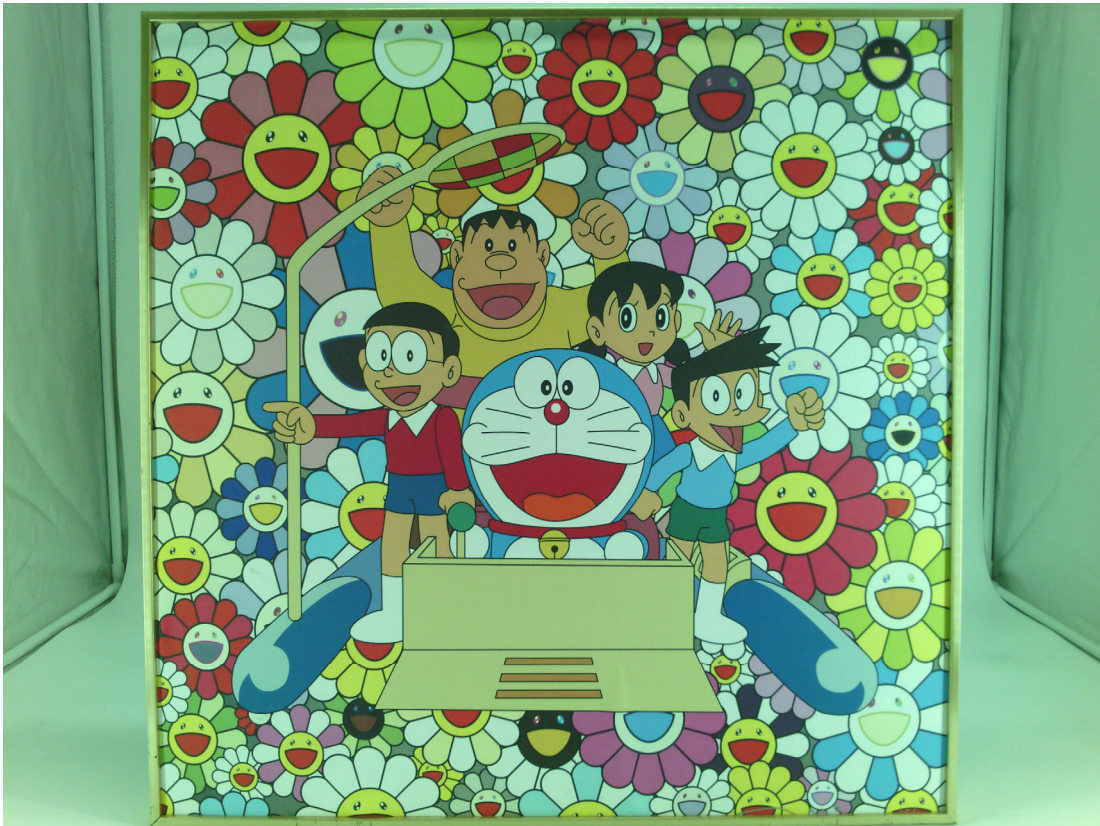


Untersicht



Gegenstecker







Periodic table of Elements

GROUP

1 1,008
H
Hydrogen

3 6,941
Li
Lithium

4 9,01
Be
Beryllium

11 22,99
Na
Sodium

12 24,31
Mg
Magnesium

19 39,09
K
Potassium

20 40,08
Ca
Calcium

21 44,95
Sc
Scandium

22 47,87
Ti
Titanium

23 50,94
V
Vanadium

24 51,99
Cr
Chromium

25 54,94
Mn
Manganese

26 55,85
Fe
Iron

27 58,93
Co
Cobalt

28 58,69
Ni
Nickel

29 63,55
Cu
Copper

30 65,39
Zn
Zinc

31 69,72
Ga
Gallium

32 72,61
Ge
Germanium

33 74,92
As
Arsenic

34 78,96
Se
Selenium

35 79,90
Br
Bromine

36 83,80
Kr
Krypton

37 85,47
Rb
Rubidium

38 87,62
Sr
Strontium

39 88,91
Y
Yttrium

40 91,22
Zr
Zirconium

41 92,91
Nb
Niobium

42 95,94
Mo
Molybdenum

43 97
Tc
Technetium

44 101,1
Ru
Ruthenium

45 102,9
Rh
Rhodium

46 106,4
Rd
Rodium

47 107,9
Ag
Silver

48 112,4
Cd
Cadmium

49 114,8
In
Indium

50 118,7
Sn
Tin

51 121,8
Sb
Antimony

52 127,6
Te
Tellurium

53 126,9
I
Iodine

54 131,3
Xe
Xenon

55 132,9
Cs
Cesium

56 137,3
Ba
Barium

57-71
Lanthanides

72 178,5
Hf
Hafnium

73 180,9
Ta
Tantalum

74 183,8
W
Tungsten

75 186,2
Re
Rhenium

76 190,2
Os
Osmium

77 192,2
Ir
Iridium

78 195,1
Pt
Platinum

79 196,9
Au
Gold

80 200,6
Hg
Mercury

81 204,4
Tl
Thallium

82 207,2
Pb
Lead

83 208,9
Bi
Bismuth

84 210
Po
Polonium

85 210
At
Astatine

86 210
Rn
Radon

87 223
Fr
Francium

88 226
Ra
Radium

89-103
Actinides

104 261
Rf
Rutherfordium

105 262
Db
Dubnium

106 263
Sg
Seaborgium

107 264
Bh
Bohrium

108 265
Hs
Hassium

109 268
Mt
Meitnerium

110 281
Ds
Darmstadtium

111 280
Rg
Roentgenium

112 285
Cn
Copernicium

113 284
Nh
Nihonium

114 289
Fl
Flerovium

115 288
Mc
Moscovium

116 292
Lv
Livermorium

117 294
Ts
Tennessine

118 294
Og
Oganesson

Average Atomic Mass 6,941

Atomic Number 3

Name Lithium

Symbol Li

PERIOD

1 1,008
H
Hydrogen

2 3 6,941
Li
Lithium

3 4 9,01
Be
Beryllium

4 11 22,99
Na
Sodium

5 12 24,31
Mg
Magnesium

6 19 39,09
K
Potassium

7 20 40,08
Ca
Calcium

8 21 44,95
Sc
Scandium

9 22 47,87
Ti
Titanium

10 23 50,94
V
Vanadium

11 24 51,99
Cr
Chromium

12 25 54,94
Mn
Manganese

13 26 55,85
Fe
Iron

14 27 58,93
Co
Cobalt

15 28 58,69
Ni
Nickel

16 29 63,55
Cu
Copper

17 30 65,39
Zn
Zinc

18 31 69,72
Ga
Gallium

19 32 72,61
Ge
Germanium

20 33 74,92
As
Arsenic

21 34 78,96
Se
Selenium

22 35 79,90
Br
Bromine

23 36 83,80
Kr
Krypton

24 37 85,47
Rb
Rubidium

25 38 87,62
Sr
Strontium

26 39 88,91
Y
Yttrium

27 40 91,22
Zr
Zirconium

28 41 92,91
Nb
Niobium

29 42 95,94
Mo
Molybdenum

30 43 97
Tc
Technetium

31 44 101,1
Ru
Ruthenium

32 45 102,9
Rh
Rhodium

33 46 106,4
Rd
Rodium

34 47 107,9
Ag
Silver

35 48 112,4
Cd
Cadmium

36 49 114,8
In
Indium

37 50 118,7
Sn
Tin

38 51 121,8
Sb
Antimony

39 52 127,6
Te
Tellurium

40 53 126,9
I
Iodine

41 54 131,3
Xe
Xenon

42 55 132,9
Cs
Cesium

43 56 137,3
Ba
Barium

44 57-71
Lanthanides

45 72 178,5
Hf
Hafnium

46 73 180,9
Ta
Tantalum

47 74 183,8
W
Tungsten

48 75 186,2
Re
Rhenium

49 76 190,2
Os
Osmium

50 77 192,2
Ir
Iridium

51 78 195,1
Pt
Platinum

52 79 196,9
Au
Gold

53 80 200,6
Hg
Mercury

54 81 204,4
Tl
Thallium

55 82 207,2
Pb
Lead

56 83 208,9
Bi
Bismuth

57 84 210
Po
Polonium

58 85 210
At
Astatine

59 86 210
Rn
Radon

60 87 223
Fr
Francium

61 88 226
Ra
Radium

62 89-103
Actinides

63 104 261
Rf
Rutherfordium

64 105 262
Db
Dubnium

65 106 263
Sg
Seaborgium

66 107 264
Bh
Bohrium

67 108 265
Hs
Hassium

68 109 268
Mt
Meitnerium

69 110 281
Ds
Darmstadtium

70 111 280
Rg
Roentgenium

71 112 285
Cn
Copernicium

72 113 284
Nh
Nihonium

73 114 289
Fl
Flerovium

74 115 288
Mc
Moscovium

75 116 292
Lv
Livermorium

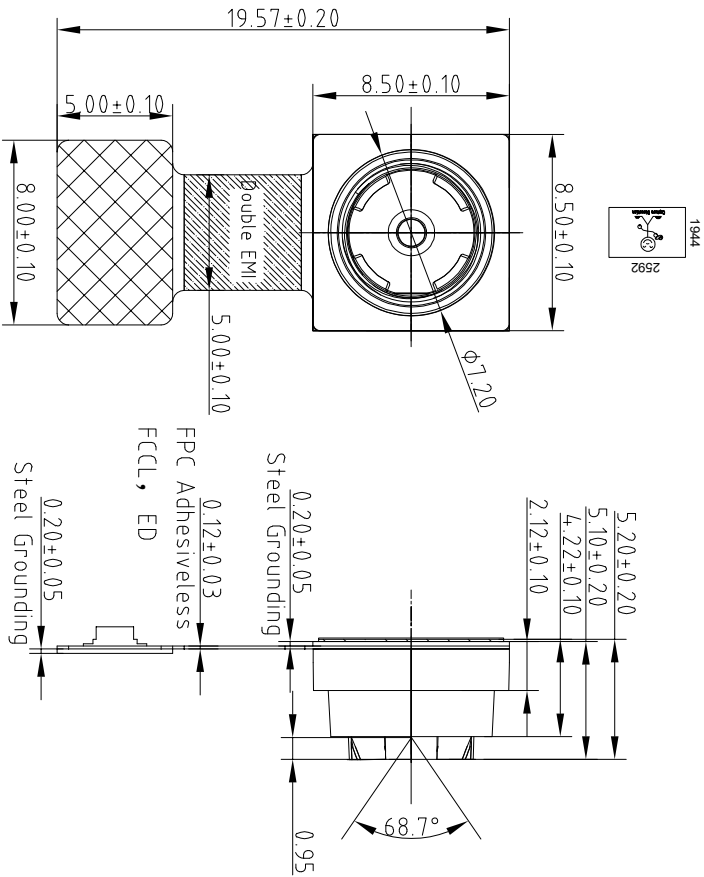
76 117 294
Ts
Tennessine

77 118 294
Og
Oganesson

ROHS

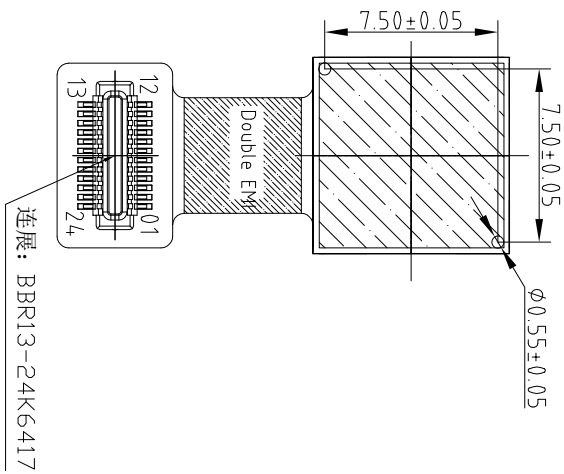
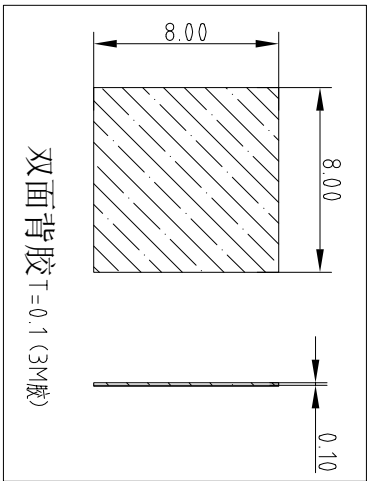
PIN NO	NAME
1	MCLK
2	PWDN
3	GND
4	DATAN0
5	DATAP0
6	CLKN
7	CLKP
8	GND
9	IOVDD(1.8V)
10	AVDD(2.8V)
11	GND
12	RESET
13	SCL
14	SDA
15	GND
16	DATAN1
17	DATAP1
18	AGND
19	NC
20	NC
21	NC
22	DVDD(1.5V)
23	NC
24	NC

焦距 (F.F.L)	3.29
光圈 (F.NO)	2.8
视角角 (View Angle)	68.7°
畸变 (Distortion)	< 1%
镜头类型 (Lens Size)	1/4 inch
像素 (Array Size)	2592*1944
感光芯片 (Chip Type)	OV5645



TOP VIEW

SIDE VIEW



BOTTOM VIEW

1/0	All	First Release	Kevin	2017-10-25
REV.	Zone	Description	Approved	Date
Kai Lap Technologies Group Ltd				
Designed By: Kevin		Client Name:		
Checked By:		Model Name: KLT-T3K-OV5645 V2.3		
Approved By:		Projection Type: Third Angle		
		Unit: mm		
		Scale: 1:1		
		Sheet: 1 of 1		
		Version: 1/0		



Lens Model: KLT-LENS-M5101

SPECIFICATION		
1. SENSOR SIZE	1/4" (5M CSP)	
2. MAX IMAGE CIRCLE	24.90mm	
3. TOTAL TRACK	4.18±0.1mm	
4. BFL	3.29mm	
5. OPTICAL BFL	1.43mm	
6. MECHANICAL BFL	0.85mm	
7. F/NO	2.8±5%	
8. VIEW OR FIELD	VERTICAL	45.0° (γ=1.38)
	HORIZONTAL	58.1° (γ=1.814)
	DIAGONAL	68.7° (γ=2.268)
9. OPTICAL DISTORTION	<1.0%	
10. TV DISTORTION	<1.0%	
11. RELATIVE ILLUMINATION	>42.3%	
12. CONSTRUCTION	4P+IR FILTER	
13. CHIEF RAY ANGLE	<25°	
14. CUT FREQUENCY AT 50%	650±10nm	
15. THREAD	M6.0X0.35P	
16. IMAGE QUALITY	AXIS	330Lp/mm
	0.7Y	200Lp/mm
17. APPEARANCE QUALITY (Scratch/Dig)	CENTER	20/10
	EDGE	40/20

NOTE:

1. 镜头表面不可有油污、灰尘、毛丝等异物。
2. 镜头配VCM锁附高度为 4.7±0.1mm, 扭力为20--60gf.cm。
3. 镜头承受推力为≥2.0kg。
4. 镜头品质参数需符合图中要求。

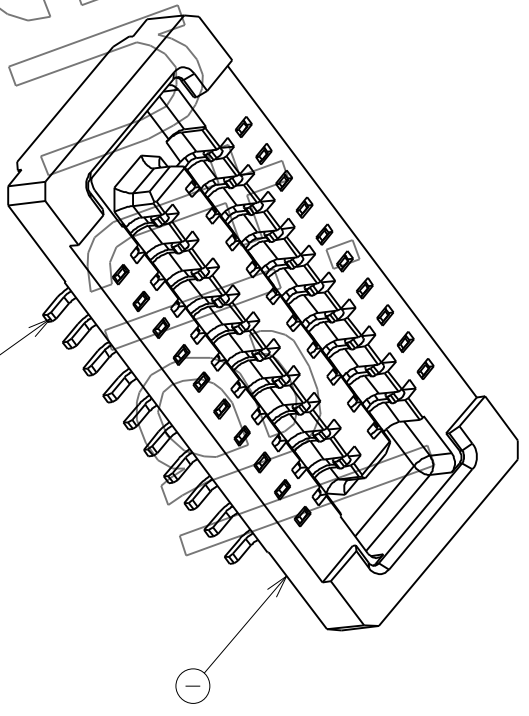
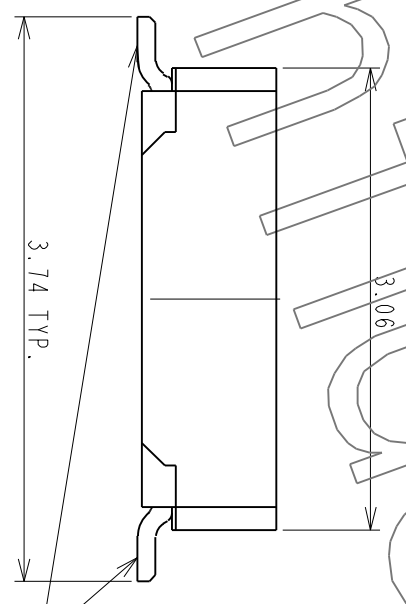
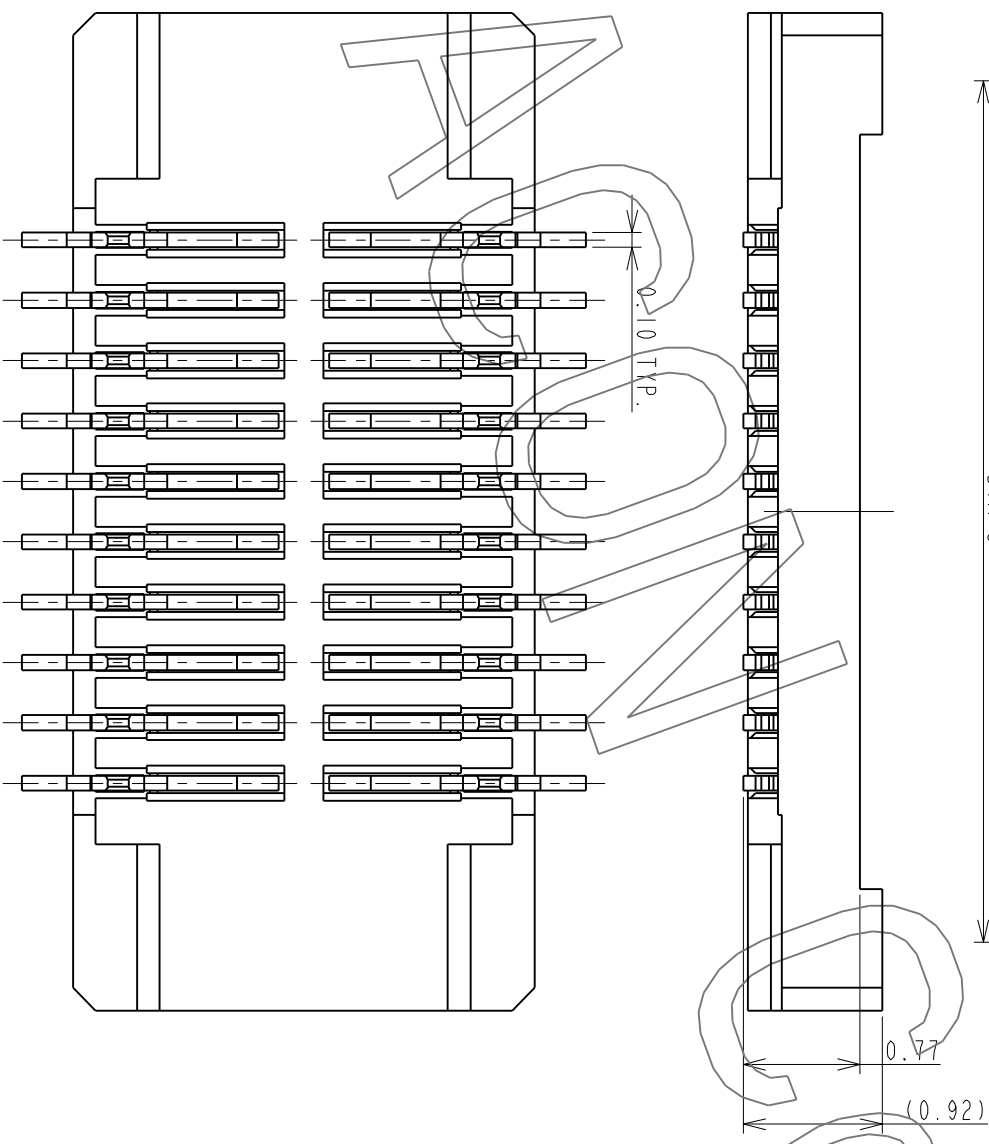
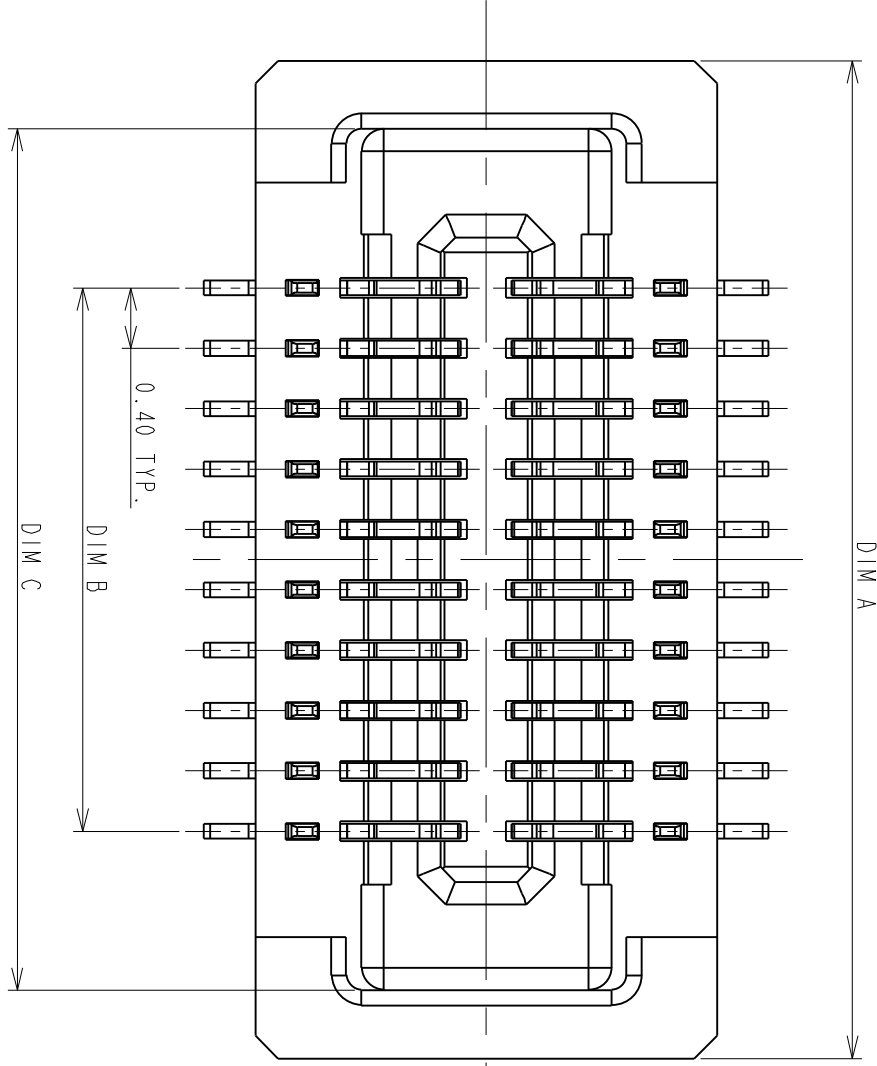
NO	MODIFY CONTENT	NAME	DATE
4			
3			
2			
1			

ANGLE	RANGE	DIM	TYPE	UNIT	MATERIAL	SCALE	APPROVED BY	FINISH	DATE	REVISION
⊕	±0.5°			m		8 : 1				
∠	±0.010			m						
	±0.05			m						
	±0.1			m						

REVISION	DATE	NAME	BY	CHECKED BY	APPROVED BY
A-00	2013.05.03	Johnson	BY	BY	BY

1 2 3 4 5 6 7 8

REV.	EC#	DESCRIPTION	DATE	DRAWN	CHECKED	APPROVED
A	TJECR10018-02	NEW RELEASE PER NPRI 0009	11/05/10'	RAIN	DICK, SON	HARDWARE
B	TJECR13014	AXI, AXI	05/13/13'	RAIN	SteveM	eng
					Jeff	eng



0.08
ALL OF PLACES

ITEM	NAME	Q'TY	PART #	MATERIAL / FINISH
2	CONTACT	XX	T-BBR43-100X30	COPPER ALLOY/PLATING GOLD
1	HOUSING	1	I-BBR43-1XXX33	HIGH TEMP RESIN/UL 94 V-0

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED	
GENERAL	.XX ±0.38
DESIGN	.XXX ±0.25
RAIN	04/15/10'
CHECKED	DATE
HARDWARE	04/24/10'
APPROVED	DATE
DICK, LEE	04/24/10'

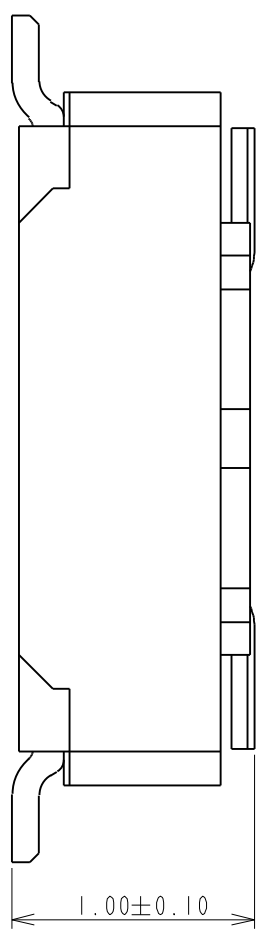
SCALE	TITLE
20:1	P0.4*H1.0mm BOARD TO BOARD CONN. RECEPTACLE WITHOUT HOLD DOWN
SHEET 1 OF 2	
UNIT	
MM	
CUSTOMER DRAWING	
DWG NO.	C-BBR43-04-01
REV.	B



This document and information contained herein are the property of Advanced Connectek Inc. Copies are issued in strict confidence and shall not be reproduced or copied, or used as the basis of manufacture or sale of apparatus without permission.

All materials meet the ACON's spec. environment-related substances management technical standard

F E D C B A



PRODUCT NUMBERING CODE:
 BBR43 - XX K X 5 X X
 1 2 3 4 5 6 7

1. PRODUCTION CODE:
 BBR43: BOARD TO BOARD 0.4 PITCH RECEPTACLE

2. POSITIONS:
 XX: POSITIONS(SEE TABLE A)

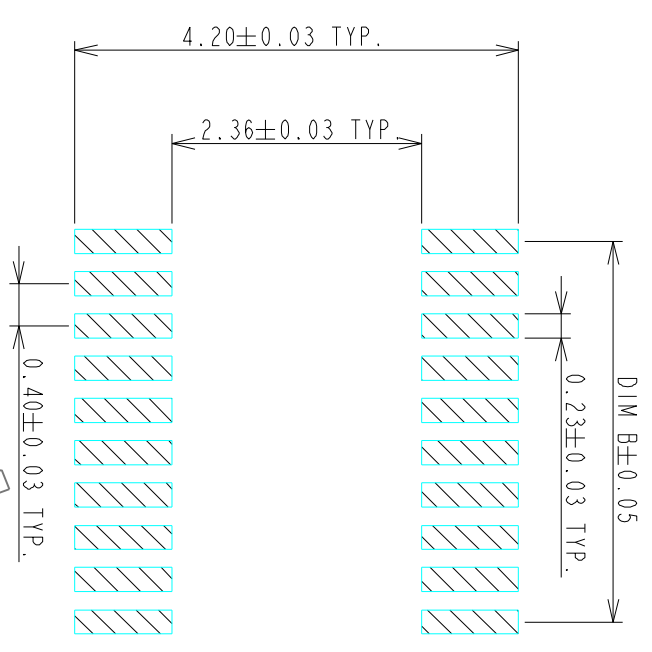
3. INSULATOR COLOR:
 K: BLACK

4. CONTACT PLATING:
 1: GOLD 10u" MIN
 2: GOLD 5u" MIN
 3: GOLD 10u" MIN
 B: GOLD 4u" MIN FOR SPOT PLATING
 ALL OVER: NI 50~100u"

5. TYPE OF HEIGHT:
 5: H=0.77mm

6. TYPE OF HOLD DOWN:
 3: WITHOUT HOLD DOWN

7. OTHER
 2: WITH POST, FINISHED PRODUCTS
 3: WITHOUT POST, FINISHED PRODUCTS



RECOMMENDED P.C. BOARD PATTERN DIMENSION (WITHOUT HOLD DOWN)

NOTES:
 1.0: RATING
 1.1: VOLTAGE: 60V AC/DC
 1.2: CURRENT: 0.5 AMPS
 1.3: OPERATION TEMPERATURE: -40°C TO +85°C
 2.0: ELECTRICAL CHARACTERISTIC:
 2.1: CONTACT RESISTANCE: 50 mΩ MAX INITIAL
 2.2: INSULATION RESISTANCE: 1000 MΩ MIN INITIAL
 2.3: DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 250V AC FOR ONE MINUTE
 3.0 TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
 GENERAL: DIMENSION >10.00 ±0.13
 DIMENSION 5.00~10.00 ±0.10
 DIMENSION <5.00 ±0.05

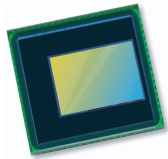
4.0 ALL COPPLANARITY IS 0.08mm MAX. BEFORE REFLOW
 ALL COPPLANARITY IS 0.10mm MAX. AFTER REFLOW

POSITIONS	DIM A	DIM B	DIM C
10	4.61	1.60	3.71
14	5.41	2.40	4.51
16	5.81	2.80	4.91
18	6.21	3.20	5.31
20	6.61	3.60	5.71
22	7.01	4.00	6.11
24	7.41	4.40	6.51
26	7.81	4.80	6.91
30	8.61	5.60	7.71
32	9.01	6.00	8.11
34	9.41	6.40	8.51
40	10.61	7.60	9.71
44	11.41	8.4	10.51
48	12.21	9.20	11.31
50	12.61	9.60	11.71
54	13.41	10.40	12.51
60	14.61	11.60	13.71
70	16.61	13.60	15.71
80	18.61	15.60	17.71

TABLE A:

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		DRAWN		DATE	
GENERAL X	±0.38	RAIN	04/15/10'		
XX	±0.13	DESIGN			
ANGLES X°	±0.05	RAIN	04/15/10'		
SCALE	20:1	CHECKED			
SHEET	2 OF 2	HARDWARE	04/24/10'		
UNIT	MM	APPROVED			
		DICK. LEE	04/24/10'		
		CUSTOMER DRAWING		TITLE	
				P0.4*H1.0mm BOARD TO BOARD	
				CONN. RECEPTACLE	
				WITHOUT HOLD DOWN	
		SERIES		SIZE	
		BBR		A3	
		DWG NO. C-BBR43-04-01		REV. B	





OV5645 5-megapixel product brief



High Quality 5-Megapixel Photography and HD Video for Low-Cost Mobile Devices



available in
a lead-free
package

OmniVision's OV5645 is a high performance, 5-megapixel system-on-chip (SOC) ideally suited for the cost-sensitive segment of the mobile handset market. The CameraChip™ sensor's single MIPI port replaces both a bandwidth-limited DVP interface and a costly embedded JPEG compressor, allowing the new OV5645 sensor to save significant silicon area and cost. An embedded autofocus control with voice coil motor driver offers further cost savings for the end user, making the OV5645 a highly attractive alternative to other 5-megapixel sensors currently on the market.

The OV5645 also features a new picture-in-picture (PIP) architecture that offers an easy-to-implement, low-cost dual camera system solution for mobile handsets and smartphones. The feature is based on a master/slave configuration where a front-facing camera (OV7965) can be connected through the OV5645 master camera, enabling a two-camera system with PIP functionality without the need for an additional MIPI interface into the baseband processor.

Built on OmniVision's 1.4-micron OmniBSI™ pixel architecture, the OV5645 offers high performance 5-megapixel photography and 720p HD video at 60 frames per second (FPS) and 1080p HD video at 30 FPS with complete user control over formatting and output data transfer. The sensor's 720p HD video is captured in full field-of-view with 2 x 2 binning, which doubles the sensitivity and improves the signal-to-noise ratio (SNR). A unique post-binning, re-sampling filter function removes zigzag artifacts around slant edges and minimizes spatial artifacts to deliver even sharper, crisper color images.

Find out more at www.ovt.com.

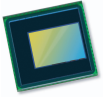
Applications

- Cellular Phones
- PC Multimedia
- Toys
- Digital Still Cameras

Product Features

- 1.4 μm x 1.4 μm pixel with OmniBSI+™ technology for high performance (high sensitivity, low crosstalk, low noise, improved quantum efficiency)
- optical size of 1/4"
- automatic image control functions: automatic exposure control (AEC), automatic white balance (AWB), automatic band filter (ABF), automatic 50/60 Hz luminance detection, and automatic blacklevel calibration (ABLC)
- image quality controls: color saturation, hue, gamma, sharpness (edge enhancement), lens correction, defective pixel canceling, and noise canceling
- support for output formats: RAW RGB, RGB565/555/444, YUV422/420, YCbCr422
- support for video or snapshot operations
- support for internal and external frame synchronization for frame exposure mode
- support for LED and flash strobe mode
- support for horizontal and vertical sub-sampling, binning
- support for minimizing artifacts on binned image
- support for data compression output
- support for anti-shake
- standard serial SCCB interface
- dual lane MIPI output interface
- embedded 1.5V regulator for core power
- programmable I/O drive capability, I/O tri-state configurability
- support for black sun cancellation
- support for images sizes: 5 megapixel, and any arbitrary size scaling down from 5 megapixel
- support for auto focus control (AFC) with embedded AF VCM driver
- embedded microcontroller
- suitable for module size of 8.5 x 8.5 x $\pm 6\text{mm}$ with both CSP and RW packaging

OV5645



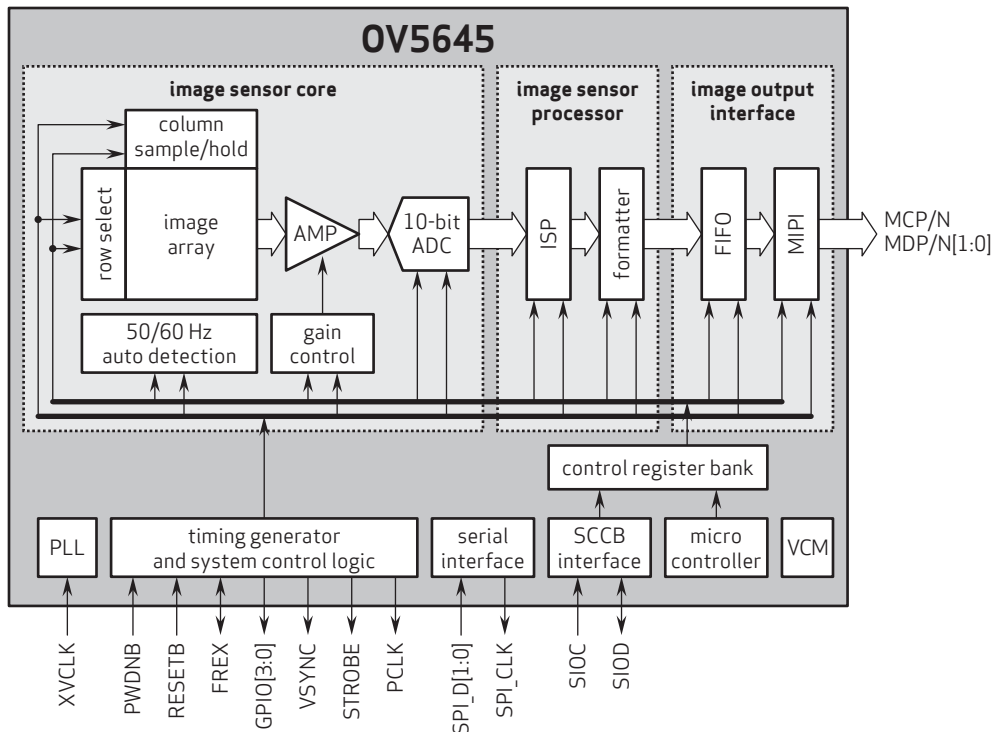
Ordering Information

- OV05645-A66A (color, lead-free, 66-pin CSP3)
- OV05645-G04A (color, chip probing, 200 μm backgrinding, reconstructed wafer)

Product Specifications

- active array size: 2592 x 1944
- power supply:
 - core: 1.5V $\pm 5\%$ (with embedded 1.5 regulator)
 - analog: 2.6 - 3.0V (2.8V typical)
 - I/O: 1.8V / 2.8V
- temperature range:
 - operating: -30°C to 70°C junction temperature
 - stable image: 0°C to 50°C junction temperature
- output formats: 8-/10-bit RGB RAW, RGB565/555/444, YUV422/420, YCbCr422 output
- lens size: 1/4"
- lens chief ray angle: 29.1°
- input clock frequency: 6 - 27 MHz
- max S/N ratio: 36 dB
- maximum image transfer rate:
 - QSXGA (2592X1944): 15 fps
 - 1080p: 30 fps
 - 1280x960: 45 fps
 - 720p: 60 fps
- shutter: rolling shutter / frame exposure
- maximum exposure interval: 1964 x t_{row}
- pixel size: 1.4 μm x 1.4 μm
- image area: 3673.6 μm x 2738.4 μm
- package/die dimensions:
 - CSP3: 6200 μm x 4860 μm
 - COB: 6190 μm x 4850 μm

Functional Block Diagram



4275 Burton Drive
Santa Clara, CA 95054
USA

Tel: + 1 408 567 3000
Fax: + 1 408 567 3001
www.ovt.com

OmniVision reserves the right to make changes to their products or to discontinue any product or service without further notice. OmniVision, the OmniVision logo and OmniPixel are registered trademarks of OmniVision Technologies, Inc. OmniBSI+ is a trademark of OmniVision Technologies, Inc. All other trademarks are the property of their respective owners.

OmniVision



Kameraanwendungen

your BEST camera module partner



Autopilot



Live-Streaming



Videokonferenz



Biometrische Eye-Tracker-Erkennung



Maschinelles Sehen



Agrarmonitor



Nachtsichtsicherheit



Drohnen- und Sport-Adlerungen



Interaktive Haustierkamera

www.KaiLapTech.com sales@KaiLapTech.com Tel: (852) 6908 1256 Fax: (852) 3017 6778

All rights reserved @ Kai Lap Technologies Group Ltd. Specifications subject to change without notice.



your BEST camera module partner

Kameraanwendungen



IMAGING DEVICES





Referenztable für die Pinbelegungsdefinition des Kameramoduls

OmniVision Sony Himax Samsung On-Semi Aptina Himax GalaxyCore PixArt Bildsensoren	
Pin Signal	Beschreibung
DGND GND	Masse für digitale Schaltung
AGND	Masse für analoge Schaltung
PCLK DCK	DVP-PCLK-Ausgang
XCLR PWDN XSHUTDOWN STANDBY	Abschalten aktiv hoch mit internem Pulldown-Widerstand
MCLK XVCLK XCLK INCK	Systemeingangsuhr
RESET RST	Aktiv Low mit internem Pull-up-Widerstand zurücksetzen
NC NULL	keine Verbindung
SDA SIO_D SIOD	SCCB-Daten
SCL SIO_C SOIC	SCCB-Eingangstakt
VSYNC XVS FSYNC	DVP-VSYNC-Ausgang
HREF XHS	DVP-HREF-Ausgang
DOVDD	Strom für E/A-Schaltung
AFVDD	Strom für VCM-Schaltung
AVDD	Strom für analoge Schaltung
DVDD	Strom für digitale Schaltung
STROBE FSTROBE	Strobe-Ausgang
FSIN	Synchronisieren Sie das VSYNC-Signal vom anderen Sensor
SID	SCCB letzte Bit-ID-Eingabe
ILPWM	mechanische Shutter-Ausgangsanzeige
FREX	Rahmenbelichtung / mechanischer Verschluss
GPIO	Allzweckeingänge
SLASEL	I2C-Slave-Adresse auswählen
AFEN	CEN-Chip aktivieren aktiv hoch auf VCM-Treiber-IC
MIPI Schnittstelle	
MDN0 DN0 MD0N DATA_N DMO1N	MIPI 1st negative Ausgabe der Datenspur
MDP0 DP0 MD0P DATA_P DMO1P	MIPI 1st positiver Ausgang der Datenspur
MDN1 DN1 MD1N DATA2_N DMO2N	MIPI 2nd negative Ausgabe der Datenspur
MDP1 DP1 MD1P DATA2_P DMO2P	MIPI 2nd positiver Ausgang der Datenspur
MDN2 DN2 MD2N DATA3_N DMO3N	MIPI 3rd negative Ausgabe der Datenspur
MDP2 DP2 MD2P DATA3_P DMO3P	MIPI 3rd positiver Ausgang der Datenspur
MDN3 DN3 MD3N DATA4_N DMO4N	MIPI 4th negative Ausgabe der Datenspur
MDP3 DP3 MD3P DATA4_P DMO4P	MIPI 4th positiver Ausgang der Datenspur
MCN CLKN CLK_N DCKN	MIPI Uhr negativer Ausgang
MCP CLKP MCP CLK_P DCKN	MIPI Takt positiver Ausgang
DVP Parallel Schnittstelle	
D0 DO0 Y0	DVP Datenausgabeport 0
D1 DO1 Y1	DVP Datenausgabeport 1
D2 DO2 Y2	DVP Datenausgabeport 2
D3 DO3 Y3	DVP Datenausgabeport 3
D4 DO4 Y4	DVP Datenausgabeport 4
D5 DO5 Y5	DVP Datenausgabeport 5
D6 DO6 Y6	DVP Datenausgabeport 6
D7 DO7 Y7	DVP Datenausgabeport 7
D8 DO8 Y8	DVP Datenausgabeport 8
D9 DO9 Y9	DVP Datenausgabeport 9
D10 DO10 Y10	DVP Datenausgabeport 10
D11 DO11 Y11	DVP Datenausgabeport 11

Kamera-Zuverlässigkeitstest

Reliability Inspection Item		Testmethode	Akzeptanzkriterium	
Kategorie	Artikel			
Umwelt	Lager Temperatur	Hoch 60°C 96 Std	Temperaturkammer	Keine anormale Situation
		Niedrig -20°C 96 Std	Temperaturkammer	Keine anormale Situation
	Betriebs Temperatur	Hoch 60°C 24 Std	Temperaturkammer	Keine anormale Situation
		Niedrig -20°C 24 Std	Temperaturkammer	Keine anormale Situation
	Feuchtigkeit	60°C 80% 24 Std	Temperaturkammer	Keine anormale Situation
	Thermischer Schock	Hoch 60°C 0.5 Std Niedrig -20°C 0.5 Std Radfahren rein 24 Std	Temperaturkammer	Keine anormale Situation
Physisch	Falltest (Im freien Fall)	Ohne Verpackung 60cm	10 Mal auf Holzboden	Elektrisch funktionsfähig
		Mit Paket 60cm	10 Mal auf Holzboden	Elektrisch funktionsfähig
	Vibrations Test	50Hz X-Axis 2mm 30 Minuten	Vibrationstisch	Elektrisch funktionsfähig
		50Hz Y-Axis 2mm 30 Minuten	Vibrationstisch	Elektrisch funktionsfähig
		50Hz Z-Axis 2mm 30 Minuten	Vibrationstisch	Elektrisch funktionsfähig
	Zugfestigkeit des Kabels Krafttest	Gewicht laden 4 kg 60 Sekunden Radfahren rein 24 Std	Zugprüfmaschine	Elektrisch funktionsfähig
Elektrisch	ESD-Test	Kontaktaufnahme 2 KV	ESD-Prüfmaschine	Elektrisch funktionsfähig
		Luftentladung 4 KV	ESD-Prüfmaschine	Elektrisch funktionsfähig
	Alterungstest	On/Off 30 Sekunden Radfahren rein 24 Std	Stromschalter	Elektrisch funktionsfähig
	USB-Anschluss	On/Off 250 Mal	Einstecken und ausstecken	Elektrisch funktionsfähig





Inspektionsgegenstand		Untersuchungsmethode	Inspektionsstandard	
Kategorie	Artikel			
Aussehen	FPC oder PCB	Farbe	Das bloße Auge	Größere Unterschiede sind nicht zulässig.
		Zerrissen/gehackt werden	Das bloße Auge	Das Freilegen von Kupferrissen ist nicht zulässig.
		Markierung	Das bloße Auge	Klar, erkennbar (innerhalb von 30 cm Entfernung)
	Halterin	Kratzer	Das bloße Auge	Die Freilegung von Rissen im Inneren ist nicht zulässig
		Lücke	Das bloße Auge	Erfüllen Sie den Höhenstandard
		Schraube	Das bloße Auge	Stellen Sie sicher, dass Schrauben vorhanden sind (falls vorhanden)
		Schaden	Das bloße Auge	Die Freilegung von Rissen im Inneren ist nicht zulässig
	Linse	Kratzen	Das bloße Auge	Keine Auswirkung auf den Auflösungsstandard
		Kontamination	Das bloße Auge	Keine Auswirkung auf den Auflösungsstandard
		Ölfilm	Das bloße Auge	Keine Auswirkung auf den Auflösungsstandard
		Abdeckband	Das bloße Auge	Kein Problem beim Aussehen.
	Funktion	Bild	Keine Kommunikation	Testboard
Helles Pixel			Tafel	Im Image Center nicht erlaubt
Dunkles Pixel			Weißer Tafel	Im Image Center nicht erlaubt
Verschwommen			Das bloße Auge	Nicht erlaubt
Kein Bild			Das bloße Auge	Nicht erlaubt
Vertikale Linie			Das bloße Auge	Nicht erlaubt
Horizontale Linie			Das bloße Auge	Nicht erlaubt
Kleines Leck			Das bloße Auge	Nicht erlaubt
Blinkendes Bild			Das bloße Auge	Nicht erlaubt
Prellung			Inspektionslehre	Nicht erlaubt
Auflösung			Diagramm	Folgt dem Diagrammstandard für ausgehende Inspektionen
Farbe			Das bloße Auge	Kein Problem
Lärm			Das bloße Auge	Nicht erlaubt
Ecke dunkel			Das bloße Auge	Weniger als 100 x 100 Pixel
Farbauflösung	Das bloße Auge	Kein Problem		
Abmessungen	Höhe	Das bloße Auge	Follows Approval Data Sheet	
	Breite	Das bloße Auge	Follows Approval Data Sheet	
	Länge	Das bloße Auge	Follows Approval Data Sheet	
	Gesamt	Das bloße Auge	Follows Approval Data Sheet	



KLT-Paketlösungen

KLT Kameramodul



Komplett mit Linsenschutzfolie

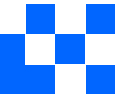


Tablett mit Gitter und Raum



Legen Sie die Kameras auf das Tablett





Paketlösung für Kameramodule

Volles Tablett mit Kameras



Abdeckschale mit Deckel



In Antistatikbeutel stecken



Staubsaugen Sie den antistatischen Beutel





Paketlösung für Kameramodule

Versiegelter Vakuumbbeutel mit Etiketten

1. Modell und Beschreibung 2. Menge 3. Versanddatum 4. Achtung





Paketlösung für große Bestellungen

Schaumstoffplatten zwischen
die Tablettts legen



Schaumstoffplatten sind etwas
größer als Tablettts



Legen Sie Schaumstoffplatten und
Tablettts in die Schachtel



Schaumstoffplatten sind eng anliegende Box





Paketlösung für kleine Bestellungen

Legen Sie die Schaumstoffplatten und
Tablets in die kleine Schachtel



Schaumstoffplatten passen gut in
die kleine Box



Paket in kleiner Box für den Versand



Legen Sie kleine Kartons in größere Kartons





Carbon Box Paketlösung

Verschließen Sie die Carbonbox

Beschriftete Schachtel mit Endverpackung



Versandfertige Karbonbox

1. Lieferadresse und Telefonnummer
2. Box-Nr. und Versanddatum
3. Zerbrechliche Vorsicht



Lösung für Musterbestellungspakete

Legen Sie die Probe in einen kleinen antistatischen Beutel



Stecken Sie die Anschlüsse in den kleinen antistatischen Beutel



Musteretiketten auf dem kleinen Beutel

1. Kameramodul oder Anschlussmodell 2. Lieferdatum und Menge 3. Achtung





Connectors Large Order Package Solution

Steckverbinder in einem Rad



Steckverbinder im Rad beschriftet



Das Rad passt perfekt in die Box



Steckerbox versandfertig



Unternehmen Kai Lap Technologies (KLT)

Kai Lap Technologies Group Limited. (KLT) wurde 2009 gegründet und ist ein technologiegetriebener Hersteller der nächsten Generation, der sich auf Forschung, Design und Produktion von Audio- und Videoprodukten spezialisiert hat. KLT verfügt über 20.000 Quadratfuß automatisierte Fabriken mit 100 Mitarbeitern und einem jährlichen Durchsatz von 30.000.000 Kameraeinheiten.

KLT bietet OEM-, ODM-Design, Auftragsfertigung und baut die Kameraprodukte. Sie können uns die Anforderungen auch mit einem Handentwurf übermitteln, unser Vertrieb und unsere Technik arbeiten zusammen, um Ihre Anforderungen zu erfüllen. Wir verstehen uns als Ihr langfristiger Partner bei der Entwicklung praktischer und innovativer Lösungen.

Unser Team deckt alles von der ersten Konzeptentwicklung bis zum Massenprodukt ab. KLT ist spezialisiert auf kundenspezifisches Kameradesign, Rohmaterial, Elektrotechnik, Firmware-/Softwareentwicklung, Produkttests und Verpackungsdesign. Unsere erfahrenen strategischen Versorgungssysteme bieten eine robuste und zuverlässige Fertigungskapazität für Aufträge unterschiedlicher Größe.

**Eingeschränkte Garantie**

KLT gewährt die folgende eingeschränkte Garantie, wenn Sie das/die Produkt(e) direkt von der Firma KLT oder von der Website von KLT, www.KaiLapTech.com, gekauft haben. Produkte, die von anderen Verkäufern oder Quellen gekauft wurden, fallen nicht unter diese beschränkte Garantie. KLT garantiert, dass das/die Produkt(e) bei normalem Gebrauch für einen Zeitraum von einem (1) Jahr ab dem Datum, an dem Sie das Produkt erhalten („Garanzzeitraum“), frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind.

Für alle Produkte, die während des Garanzzeitraums Material- oder Verarbeitungsfehler enthalten oder entwickeln, wird KLT nach eigenem Ermessen entweder: (i) die Produkte reparieren; (ii) das/die Produkt(e) durch ein neues oder generalüberholtes Produkt(e) ersetzen (Ersatzprodukt(e) sind von identischem Modell oder funktionell gleichwertig); oder (iii) Ihnen den Preis erstatten, den Sie für das/die Produkt(e) gezahlt haben.

Diese eingeschränkte Garantie von KLT ist ausschließlich auf Reparatur und/oder Ersatz zu den oben genannten Bedingungen beschränkt. KLT ist nicht zuverlässig oder verantwortlich für nachfolgende Ereignisse.





CMOS CAMERA MODULES



your BEST camera module partner

KLT Stärke

Leistungsstarke Fabrik



Professioneller Service



Versprochene Lieferung



www.KaiLapTech.com sales@KaiLapTech.com Tel: (852) 6908 1256 Fax: (852) 3017 6778

All rights reserved @ Kai Lap Technologies Group Ltd. Specifications subject to change without notice.